

皮膜作製装置

フレイム溶射装置, 粉体供給装置
データロガー



- フレイム溶射装置 : Metallisation製MK74
- 粉体供給装置 : Metallisation製2007MF-PF
 ホッパー容量 : 2.8L
 供給量 : 1~40g/min(WA平均粒子径50μm換算)
 (マスフローメータによるキャリアガス制御による)
 搬送可能粒子径 : 5~60μm
- データロガー : グラフテック (株) 製GL7000Plus
 K, R熱電対使用可能

溶射皮膜の例

溶射材料	気孔率	密着力	その他特性
α -Al ₂ O ₃	5%以下	11MPa以上	炭素量0.1%以下
TiO ₂	5%以下	11MPa以上	500Hv0.3以上
Ni-Cr	5%以下	12MPa以上	700Hv0.3以上
Ni/Cr-WC-Co	5%以下	12MPa以上	700Hv0.3以上



溶射ガス : 水素エチレン混合ガス (岩谷瓦斯(株)製ハイドロカットガス)
 基材 : SS400(フジランダム#24ブラスト)